

檔 號：
保存年限：

社團法人中華民國國際經濟合作協會 函

機關地址：台北市八德路4段83號2樓
聯絡人：朱珮綺
聯絡電話：(02)2528-8833 分機27
傳 真：(02)2742-5342
電子郵件：peggychu@cieca.org.tw

受文者：高雄市電腦商業同業公會

發文日期：中華民國111年4月8日
發文字號：國經協會(111)國字第082號
速 別：普通件
密等及解密條件或保密期限：無
附 件：會議議程、報名表

| | | | |
|-----|----|----|-----|
| 總幹事 | 經理 | 收發 | 周夢綺 |
|-----|----|----|-----|

主旨：本會訂於本(111)年5月5日(週四)於華南銀行國際會議中心舉辦「第22屆台比(利時)經濟合作會議暨媒合會」，聚焦「**半導體**」產業進行交流，歡迎轉知所屬會員報名參加。檢附會議議程，商機可期，敬請惠轉 貴單位所屬會員廠商踴躍報名參加。

說明：

一、AI 晶片半導體產業大趨勢 加速推升 IC 設計與先進製程效益

AI 晶片技術為半導體產業未來發展關鍵，比利時半導體產業具有良好研發技術及大量與 IC 設計、IP 應用、Tool Suites 工具等公司，且善用人工智慧增強效能。

本次會議將邀請 IMEC 比利時微電子研究中心總部策略長及 KU Leuven 魯汶大學半導體專家 Dr. Maria Verhelst 針對晶片人工智慧及機器學習領域分享；台灣方則邀請工研院產科研究所楊瑞臨總監分享台灣半導體未來趨勢以及埃米世代半導體計畫 (Angstrom Semiconductor Initiative) 以及愛台聯盟 (AI on Chip Taiwan Alliance) 盧超群會長介紹台灣 AI 晶片產業優勢及相關企業。盼透過交流，強化台比半導體產業合作商機。

| |
|---------------|
| 高雄市電腦公會 |
| 收文第 19 號 |
| 111. 4. 8 日 時 |

二、歐洲晶片法案 推動台歐半導體產業合作

歐盟年初公布「歐洲晶片法案」，將投入超過 430 億歐元於半導體產業，強化晶片供給穩定性。當中亦規劃投入 200 億歐元吸引具先進技術之非歐洲晶片業者來歐設立大型工廠。台灣半導體產業技術領先全球，進軍歐洲更可受惠歐洲其他產業發展商機。本次會議特別邀請歐洲經貿辦事處雍青龍組長說明 2022 歐盟晶片法，幫助台灣廠商對此法案更進一步了解。

三、比利時三行政區共同參與 深究半導體專業及跨領域新興應用

此次將與比利時三個行政區(法蘭德斯、瓦隆尼亞、布魯塞爾)外貿投資總署共同辦理視訊會議，並擴大邀請三區半導體及其他產業應用業者與會，探討半導體產業最新趨勢以及未來合作商机。包含比利時科技育成中心 WSL 將針對在比利時電子、醫療科技、能源、工業 4.0 等領域之新興應用及對半導體產品之需求。

四、本會議全程以英語進行，隨函檢附規劃議程及報名表乙份，敬請於 **4月29日(五)**前線上報名(<https://reurl.cc/DdGM5Q>)或傳真至本會，本會傳真：(02)2742-5342，連絡人：朱珮綺小姐，電話：(02)2528-8833 分機 27，電子信箱：peggychu@cieca.org.tw。

正本：高雄市電腦商業同業公會

社團法人中華民國國際經濟合作協會

